Informations de base

2026/0139(COD) COD - Procédure législative ordinaire (ex-procedure codécision) Règlement	En attente de la décision de la commission parlementaire
Règlement sur les semi-conducteurs 2.0 Abrogation Règlement 2023/1781 2022/0032(COD) **Subject** 3.40 Politique industrielle 3.40.06 Industries électronique, électrotechnique, TIC, robotique	

Acteurs principaux

Parlement européen

Commission au fond	Rapporteur(e)	Date de nomination
ITRE Industrie, recherche et énergie	SCHENK Oliver (EPP)	31/08/2026
	Rapporteur(e) fictif/fictive LÁSZLÓ András (PfE) TORSELLI Francesco (ECR) GROOTHUIS Bart (Renew) SINKEVIČIUS Virginijus (Greens/EFA) SARAMO Jussi (The Left) SYPNIEWSKI Marcin (ESN)	

Commission pour avis	Rapporteur(e) pour avis	Date de nomination
IMCO Marché intérieur et protection des consommateurs	SAUDARGAS Paulius (EPP)	29/10/2026
JURI Affaires juridiques	ABADÍA JOVER Maravillas (EPP)	23/06/2026

Commission pour l'évaluation budgétaire	Rapporteur(e) pour l'évaluation budgétaire	Date de nomination
BUDG Budgets	La commission a décidé de ne pas donner d'avis.	

Conseil de l'Union européenne	
Commission européenne	DG de la Commission: Réseaux de communication, contenu et technologies Commissaire: VIRKKUNEN Henna
Comité économique et social européen	

Evénements clés

Date	Evénement	Référence	Résumé
03/06/2026	Publication de la proposition législative	COM(2026)0504	Résumé
14/09/2026	Annonce en plénière de la saisine de la commission, 1ère lecture		

Informations techniques

Référence de la procédure	2026/0139(COD)
Type de procédure	COD - Procédure législative ordinaire (ex-procedure codécision)
Sous-type de procédure	Note thématique
Instrument législatif	Règlement
Modifications et abrogations	Abrogation Règlement 2023/1781 2022/0032(COD)
Base juridique	Règlement du Parlement EP 58 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne TFEU 114 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne TFEU 173-p3
Consultation obligatoire d'autres institutions	Comité économique et social européen
État de la procédure	En attente de la décision de la commission parlementaire
Dossier de la commission	ITRE/10/05880

Portail de documentation

Parlement Européen

Type de document	Commission	Référence	Date	Résumé
Projet de rapport de la commission		PE797.426	09/11/2026	

Commission Européenne

Type de document	Référence	Date	Résumé
Document de base législatif	COM(2026)0504	03/06/2026	Résumé
Document annexé à la procédure	SWD(2026)0504	03/06/2026	
	SWD(2026)0505		

Document annexé à la procédure		03/06/2026	

Parlements nationaux

Type de document	Parlement /Chambre	Référence	Date	Résumé
Contribution	CZ_SENATE	COM(2026)0504	02/09/2026	
Contribution	IT_CHAMBER	COM(2026)0504	30/09/2026	
Contribution	DE_BUNDESRAT	COM(2026)0504	12/10/2026	

Informations complémentaires

Source	Document	Date
Commission européenne	EUR-Lex	

Réunions avec des représentant(e)s d'intérêts, publiées conformément au règlement intérieur

Rapporteur(e)s, rapporteur(e)s fictifs/fictives et président(e)s des commissions

Transparence

Nom	Rôle	Commission	Date	Représentant(e)s d'intérêts
TORSELLI Francesco	Rapporteur(e) fictif /fictive	ITRE	11/11/2026	Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
SCHENK Oliver	Rapporteur(e)	ITRE	04/11/2026	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd
SCHENK Oliver	Rapporteur(e)	ITRE	04/11/2026	Bitkom e.V.
SCHENK Oliver	Rapporteur(e)	ITRE	04/11/2026	Industrial Alliance for Semiconductors
ABADÍA JOVER Maravillas	Rapporteur(e) pour avis	JURI	04/11/2026	European Semiconductor Industry Association
SCHENK Oliver	Rapporteur(e)	ITRE	29/10/2026	Infineon Technologies AG
SCHENK Oliver	Rapporteur(e)	ITRE	29/10/2026	SEMI Europe GmbH
SCHENK Oliver	Rapporteur(e)	ITRE	28/10/2026	London School of Economics and Political Science (LSE)
SCHENK Oliver	Rapporteur(e)	ITRE	28/10/2026	The Optical Society of America, Incorporated
SCHENK Oliver	Rapporteur(e)	ITRE	22/10/2026	Institut Montaigne
SCHENK Oliver	Rapporteur(e)	ITRE	22/10/2026	IMEC
SCHENK Oliver	Rapporteur(e)	ITRE	21/10/2026	Business Tampere / Brussels Office Helsinki EU Office VTT Technical Research Centre of Finland Ltd
SINKEVIČIUS Virginijus	Rapporteur(e) fictif /fictive	ITRE	21/10/2026	Infineon Technologies AG

TORSELLI Francesco	Rapporteur(e) fictif /fictive	ITRE	21/10/2026	Infineon Technologies AG
SCHENK Oliver	Rapporteur(e)	ITRE	20/10/2026	Airbus Applied Materials DIGITALEUROPE Ericsson Fujitsu Technology Solutions B.V. Hitachi Europe Ltd. Intel Corporation Nokia Samsung Electronics Europe Sony Europe Limited Technology Industries of Finland (Teknologiateollisuus ry) Teknikföretagen Texas Instruments AWS Philips
SCHENK Oliver	Rapporteur(e)	ITRE	19/10/2026	Fraunhofer Institute for Photonic Microsystems IPMS
SCHENK Oliver	Rapporteur(e)	ITRE	16/10/2026	SAFRAN
SCHENK Oliver	Rapporteur(e)	ITRE	14/10/2026	Province of Flevoland Office ASM International N.V.
SCHENK Oliver	Rapporteur(e)	ITRE	12/10/2026	Helsinki EU Office
SCHENK Oliver	Rapporteur(e)	ITRE	09/10/2026	ASML Netherlands B.V.
SCHENK Oliver	Rapporteur(e)	ITRE	09/10/2026	CEA-Leti
SCHENK Oliver	Rapporteur(e)	ITRE	09/10/2026	GLOBALFOUNDRIES Management Services Limited Liability Company & CO. KG
SCHENK Oliver	Rapporteur(e)	ITRE	08/10/2026	ASML Netherlands B.V. BASF SE Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. Cisco Systems Inc. Ferroelectric Memory GmbH Infineon Technologies AG Merck NXP Semiconductors Robert Bosch GmbH TRUMPF SE + Co. KG VDMA e.V. Verband der Automobilindustrie Verband der Chemischen Industrie e.V. ZVEI e.V. - Verband der Elektro- und Digitalindustrie FMD/Fraunhofer
SCHENK Oliver	Rapporteur(e)	ITRE	06/10/2026	NXP Semiconductors
SCHENK Oliver	Rapporteur(e)	ITRE	06/10/2026	AK Public Affairs IPC International, Inc.(operating as Global Electronics Association)
SCHENK Oliver	Rapporteur(e)	ITRE	06/10/2026	GLOBALFOUNDRIES Management Services Limited Liability Company & CO. KG
SCHENK Oliver	Rapporteur(e)	ITRE	02/10/2026	Lithuanian Chips Competence Centre (ChipsC2-LT)
SCHENK Oliver	Rapporteur(e)	ITRE	01/10/2026	Swissbit Ferroelectric Memory Company
				AIR LIQUIDE ASML Netherlands B.V. Amazon Europe Core SARL Applied Materials Carl Zeiss AG

SCHENK Oliver	Rapporteur(e)	ITRE	01/10/2026	Corning Incorporated ECOLAB Entegris GmbH IMEC Intel Corporation Merck NVIDIA Corporation Nexperia SEMI Europe GmbH SPEA Spa Samsung Electronics Europe Tekscend Photomask Germany GmbH Tokyo Electron Limited ASM International Naamloze Vennootschap Screen SPE JSR Micro NV Levitech BV Global Wafers
GROOTHUIS Bart	Rapporteur(e) fictif /fictive	ITRE	01/10/2026	SEMI Europe GmbH
GROOTHUIS Bart	Rapporteur(e) fictif /fictive	ITRE	28/09/2026	Infineon Technologies AG
GROOTHUIS Bart	Rapporteur(e) fictif /fictive	ITRE	24/09/2026	Victron Energy
SYPNIEWSKI Marcin	Rapporteur(e) fictif /fictive	ITRE	23/09/2026	IMEC
SCHENK Oliver	Rapporteur(e)	ITRE	23/09/2026	European Semiconductor Industry Association (ESIA)
GROOTHUIS Bart	Rapporteur(e) fictif /fictive	ITRE	22/09/2026	Institut Montaigne
GROOTHUIS Bart	Rapporteur(e) fictif /fictive	ITRE	16/09/2026	ASML Netherlands B.V.
SCHENK Oliver	Rapporteur(e)	ITRE	09/09/2026	European Semiconductor Regions Alliance
SCHENK Oliver	Rapporteur(e)	ITRE	08/09/2026	QUALCOMM Incorporated
GROOTHUIS Bart	Rapporteur(e) fictif /fictive	ITRE	07/09/2026	Nexperia
GROOTHUIS Bart	Rapporteur(e) fictif /fictive	ITRE	07/09/2026	SiPearl SAS
SCHENK Oliver	Rapporteur(e)	ITRE	04/09/2026	Ferroelectric Memory GmbH GLOBALFOUNDRIES Management Services Limited Liability Company & CO. KG Infineon Technologies AG Robert Bosch GmbH Silicon Saxony AMTC Fraunhofer-Institut IIS Fraunhofer-Institut IPMS Fraunhofer-Institut IZM-ASSID Siltronic
SCHENK Oliver	Rapporteur(e)	ITRE	03/09/2026	Ferroelectric Memory GmbH

Autres membres

Transparence		
Nom	Date	Représentant(e)s d'intérêts

VAN DIJCK Kris	04/11/2026	IMEC
BALLARÍN CEREZA Laura	19/10/2026	DIGITALEUROPE
SCHENK Oliver	20/07/2026	Schuman Associates Optica
SCHENK Oliver	15/07/2026	Advanced Micro Devices
SCHENK Oliver	15/07/2026	Swissbit
SCHENK Oliver	14/07/2026	European Association of Automotive Suppliers CLEPA
SCHENK Oliver	14/07/2026	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd
TORSELLI Francesco	08/07/2026	Eni S.p.A.
SCHENK Oliver	03/06/2026	SEMI Europe GmbH

Règlement sur les semi-conducteurs 2.0

2026/0139(COD) - 03/06/2026 - Document de base législatif

OBJECTIF : établir un cadre de mesures pour renforcer l'écosystème des semi-conducteurs de l'Union (règlement sur les semi-conducteurs 2.0).

ACTE PROPOSÉ : Règlement du Parlement européen et du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Parlement européen décide conformément à la procédure législative ordinaire et sur un pied d'égalité avec le Conseil.

CONTEXTE : le secteur des semi-conducteurs est devenu un pilier de la stabilité économique, de la souveraineté technologique et de la sécurité de l' Union européenne. L'intégration croissante des technologies numériques de pointe, notamment l'intelligence artificielle (IA), a considérablement accru la demande mondiale de semi-conducteurs, tout en intensifiant la concurrence sur les marchés internationaux. Ces évolutions ont mis en évidence des vulnérabilités structurelles dans les chaînes d'approvisionnement en semi-conducteurs de l'Union, notamment la dépendance vis-à-vis d'un nombre limité de fournisseurs extérieurs, l'insuffisance des capacités de production nationales et la fragmentation entre les États membres.

Compte tenu de ces évolutions, il est nécessaire de renforcer et de compléter le cadre établi par le règlement (UE) 2023/1781 (loi sur les puces) afin de soutenir la transition de l'innovation à l'échelle industrielle, de renforcer la résilience et la sécurité économique, et d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.

Le «Chips Act 2.0» viendra compléter d'autres initiatives récentes s'inscrivant dans le cadre du paquet «**Souveraineté technologique européenne**» de la Commission, notamment le règlement sur le développement de l'informatique en nuage (cloud) et de l'IA en contribuant à une économie numérique européenne plus compétitive, plus sûre et plus résiliente.

CONTENU : le règlement proposé établit un cadre visant à renforcer l'écosystème des semi-conducteurs, ainsi qu'à traiter et prévenir les dépendances susceptibles de menacer la sécurité d'approvisionnement en semi-conducteurs au niveau de l'Union, notamment par le biais des mesures suivantes :

- la poursuite et le développement ultérieur de l'initiative Chips for Europe, initialement créée en vertu du Règlement (UE) 2023/1781 et désignée dans ce règlement sous le nom d'« **Initiative Chips for Europe 2.0**»;

- la définition de critères pour reconnaître et soutenir les initiatives européennes de technologie des semi-conducteurs, qui sont des **initiatives et projets stratégiques de premier ordre** favorisant l'indispensabilité, la résilience et la prospérité de l'écosystème des semi-conducteurs de l'Union;

- l'amélioration du **mécanisme de coordination** entre les États membres et la Commission qui concerne la cartographie et le suivi du secteur des semi-conducteurs de l'Union, la prévention des crises et la réponse aux pénuries de semi-conducteurs et, le cas échéant, les demandes d'information et de consultation auprès des parties prenantes de la part des semi-conducteurs chaîne d'approvisionnement.

Les objectifs généraux de la proposition sont les suivants:

- **renforcer la compétitivité** de la chaîne de valeur européenne des semi-conducteurs afin d'améliorer sa souveraineté technologique et sa résilience en accélérant le déploiement industriel de la recherche et de l'innovation, en garantissant la sécurité d'approvisionnement et en réduisant les dépendances stratégiques dans les technologies de semi-conducteurs de pointe et matures;

- **renforcer la préparation aux crises** afin de garantir la sécurité d'approvisionnement de l'UE en augmentant la résilience de la chaîne d' approvisionnement européenne en semi-conducteurs et en protégeant la sécurité économique de l'UE.

L'initiative «Chips for Europe 2.0» soutiendra le renforcement des capacités à grande échelle dans toute l'Union en matière de technologies de semi-conducteurs de pointe existantes et de nouvelle génération. L'initiative comprend désormais **six volets**:

1) les capacités de conception pour les technologies de semi-conducteurs intégrés;

2) les lignes pilotes destinées à préparer une production innovante, ainsi que les installations d'essai et d'expérimentation;

3) les capacités technologiques et d'ingénierie de pointe pour accélérer le développement des puces quantiques;

4) un réseau de centres de compétences et de développement des compétences;

5) les activités visant à faciliter l'accès au capital pour les start-ups, les scale-ups et les PME; et

6) la mise en place et le renforcement des capacités avancées de conception, de prototypage et de déploiement industriel pour les technologies de circuits intégrés photoniques dans toute l'Union.

La proposition prévoit également des dispositions relatives à la sécurité de l'offre et de la demande, à l'accélération des procédures d'octroi d' autorisations et au renforcement de la résilience de la chaîne d'approvisionnement, notamment en ce qui concerne les marchés publics relatifs aux infrastructures critiques.